

## 杰华特微电子股份有限公司

### 关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 被担保方：杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司杰尔微电子（杭州）有限公司（以下简称“杰尔微”）、杰华特贸易有限公司（以下简称“杰华特贸易”）、杰华特微电子（张家港）有限公司（以下简称“杰华特张家港”）、杰华特微电子（厦门）有限公司（以下简称“杰华特厦门”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述全资子公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过 50,000 万元人民币的担保，已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 本次申请综合授信额度并提供担保事项尚需经股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足公司及子公司的经营需要和发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 37 亿元的综合授信额度（其中公司不超过 32 亿元，子公司合计不超过 5 亿元），主要用于办理贷款、银行承兑汇票、信用证、保函以及衍生产品等业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

公司拟对前述授信计划中子公司拟申请合计不超过 50,000 万元人民币的综

合授信额度提供担保。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准，拟担保情况如下：

担保方	被担保方	金融机构	担保金额 (万元)
杰华特微电子股份有限公司	杰尔微电子（杭州）有限公司	依法设立的国家金融机构	20,000
杰华特微电子股份有限公司	杰华特贸易有限公司	依法设立的国家金融机构	10,000
杰华特微电子股份有限公司	杰华特微电子（张家港）有限公司	依法设立的国家金融机构	10,000
杰华特微电子股份有限公司	杰华特微电子（厦门）有限公司	依法设立的国家金融机构	10,000

注：在担保总额度内，各子公司的担保额度可以互相调剂。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述担保预计额度有效期为经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。

## （二）履行的内部决策程序

2024年4月28日，公司召开第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于确认公司2023年度银行信贷授信情况及2024年授信计划及担保的议案》，公司董事会认为：公司拟向银行申请不超过37亿元的综合授信额度，（其中公司不超过32亿元，子公司合计不超过5亿元），其授信是为了满足公司及子公司的日常经营需要，保证公司业务的顺利展开，公司的担保为对公司全资子公司的担保，属于正常的商业行为，未损害公司和公司全体股东的利益，因此一致同意该议案。

## 二、被担保人基本情况

### （一）杰尔微电子（杭州）有限公司

成立日期：2020年5月25日

注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路 298 号西港发展中心西 4 幢 9 楼 902-18 室

法定代表人：ZHOU XUN WEI

经营范围：电力电子元器件销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电力电子元器件制造；集成电路芯片及产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

股权结构：公司持股 100%

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

失信被执行人情况：不属于失信被执行人

最近一年的主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	491,545,255.68
负债总额	51,497,759.05
资产净额	440,047,496.63
营业收入	0
净利润	-1,790,163.98
扣除非经常性损益后的净利润	1,685,794.59

注：上述 2023 年度的财务数据已经天健会计师事务所审计。

## （二）杰华特贸易有限公司

成立日期：2020 年 8 月 17 日

注册地址：RM901,9/FEASEY COMM BLDG 253-261 HENNESSY RD  
WANCHAI HK

法定代表人：ZHOU XUN WEI

经营范围：贸易、研发。

股权结构：公司持股 100%

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

失信被执行人情况：不属于失信被执行人

最近一年的主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日/2023年度
资产总额	39,383,566.90
负债总额	102,913,912.12
资产净额	-63,530,345.22
营业收入	77,686,344.33
净利润	-45,969,724.64
扣除非经常性损益后的净利润	-45,967,178.98

注：上述 2023 年度的财务数据已经天健会计师事务所审计。

### （三）杰华特微电子（张家港）有限公司

成立日期：2013 年 11 月 19 日

注册地址：张家港经济技术开发区国泰北路西侧

法定代表人：ZHOU XUN WEI

经营范围：微电子产品和智能芯片的技术研发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；智能芯片和微电子产品购销（除电池均衡芯片）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构：公司持股 100%

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

失信被执行人情况：不属于失信被执行人

最近一年的主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日/2023年度
资产总额	13,777,587.04
负债总额	49,598,843.94
资产净额	-35,821,256.90
营业收入	76,244,634.38
净利润	-9,386,400.34
扣除非经常性损益后的净利润	-9,361,347.93

注：上述 2023 年度的财务数据已经天健会计师事务所审计。

### （四）杰华特微电子（厦门）有限公司

成立日期：2020 年 3 月 23 日

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路 99 号 1303 室

之 367

法定代表人：黄必亮

经营范围：集成电路设计；电子元件及组件制造；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；集成电路制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

股权结构：公司持股 100%

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

失信被执行人情况：不属于失信被执行人

最近一年的主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	119,984,257.24
负债总额	131,356,963.45
资产净额	-11,372,706.21
营业收入	106,148,497.38
净利润	-5,867,330.63
扣除非经常性损益后的净利润	-5,927,124.27

注：上述 2023 年度的财务数据已经天健会计师事务所审计。

### 三、担保协议的主要内容

担保人：杰华特微电子股份有限公司

被担保人/债务人：杰尔微电子（杭州）有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司杭州科创支行

担保最高债权额：不超过人民币 2 亿元

担保方式：连带责任保证

保证期间：相应债务履行期届满之次日起三年

担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费

用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

除子公司杰尔微外，其余子公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

#### **四、担保的原因及必要性**

公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保是基于满足子公司日常资金使用需求，保证生产经营工作的开展，不会对公司经营产生不利影响，未损害公司及公司股东的利益，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营状况稳定，未曾出现逾期担保的情况，公司对其享有充分的控制权，能够对其日常经营及资金使用情况进行有效监控和管理，保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还，担保风险可控。

#### **五、履行的审议程序及专项意见**

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度银行信贷授信情况及 2024 年授信计划及担保的议案》。公司董事会同意公司拟向银行申请不超过 37 亿元的综合授信额度（其中公司不超过 32 亿元，子公司合计不超过 5 亿元），并为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保，该事项其授信是为了满足公司及子公司的日常经营需要，保证公司业务的顺利展开，公司的担保为对公司全资子公司的担保，属于正常的商业行为，未损害公司和公司全体股东的利益。

#### **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司无逾期担保的情况。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司  
董事会

2024 年 4 月 30 日